

无锡代表团访问阿联酋艾因市 共同庆祝建立友好交流城市关系五周年

本报讯 友谊之花，丝路绽放。当地时间8月15日，无锡代表团访问阿联酋艾因市，共同庆祝两市建立友好交流城市关系五周年。市委书记杜小刚与艾因市政厅总干事阿里·哈利法·阿勒·卡姆齐会谈。市委常委、常务副市长蒋敏参加活动。

无锡代表团向所有关注支持无锡发展的艾因朋友表示诚挚谢意，并介绍了我市近年来发展情况。代表团表示，近年来，在习近平主席与穆罕默德总统的坚强领导下，中阿全面战略伙伴关系不断巩固提升，各领域友好合作达到历史最好水平。明年恰逢中阿建交40周年，中阿两国的战略互信、亲密互动，为无

锡与艾因巩固友谊、深化合作提供了有力指引。希望以此次访问为新的起点，推动两市在经贸协作上更进一步，鼓励各自优质企业参与共建“一带一路”倡议和阿联酋“能源战略2050”“工业战略3000亿行动”等国家战略，在优势互补中把成果互利的经济蛋糕越做越大；推动两市在文化互通上更进一步，合作举办更多文化展演、旅游推介、青少年交往等活动，使两市人民在文化互通、文明互鉴中深厚友谊、契合心灵；推动两市在体育交流上更进一步，在赛事展会举办、场馆建设运营、人才交流培训、大众体育运动等方面开展合作，共同造福两市人民

健康、促进两市友好交流。“把前面因疫情耽搁的时间尽快补回来”。

代表团还向卡姆齐总干事发出诚挚邀请：“欢迎来锡参加2023世界物联网博览会，与我们共商数字时代合作蓝图，亲身感受‘太湖明珠·江南盛地’的热情魅力。”

阿里·哈利法·阿勒·卡姆齐热烈欢迎无锡代表团时隔4年多再次访问艾因，感谢无锡代表团发出的访问邀请，并向代表团详细介绍了艾因的市情特点。他表示，近年来，在两国领导人的英明领航下，阿中两国全面战略伙伴关系达到前所未有的高水平，此次无锡代表团访问艾因，正是落实两国领导人共识、促进阿中友好

交往的务实之举，期待与无锡在经济、体育、文化、教育等方面进一步加强交流合作。

艾因市有着4000多年历史，素有鲁卜哈利沙漠中部“花园之城”的美誉，被联合国教科文组织列为世界遗产地，同时也是阿联酋第四大城市。自2018年两市建立友城关系以来，双方互访日益密切、不断升温。此次双方明确，以两市建立友好交流城市关系五周年为契机，尽快续签两市新一轮友好交流协议，充分挖掘两地互动合作机遇，不断巩固提升双方传统友谊和互利合作水平。

(高美梅)

市政府召开集成电路(无锡)创新发展大会合作成果落实推进会 扎实做好“后半篇文章”持续夯实地标性品牌

本报讯 8月11—14日，2023集成电路(无锡)创新发展大会暨装备展会成功召开；8月17日，市政府召开大会合作成果落实推进会。市长赵建军出席会议并强调，要按照省委、省政府部署和市委工作要求，“扎扎实实、踏踏实实”做好大会“后半篇文章”，趁热打铁、一鼓作气推动项目落地、促进合作共赢，充分发挥好活动溢出效应，为持续擦亮无锡集成电路“金字招牌”注入强劲动能。副市长周文栋主持并提工作要求，市政府秘书长陈寿彬参加会议。

赵建军听取发言后说，这次大会共有10多位院士、40多位集成电路头部企业负责人和380多家参展商、6.3万人次专业观众参加，签约了总投资362亿元的91个产业项目，

展会现场意向成交额26.5亿元，成立了总规模50亿元的专项基金，揭牌了一批重量级平台，可以说嘉宾有高度、活动有态度、交流有深度、对接有力度、协作有精度，达到了预期效果。

赵建军强调，要按照大会期间发布的集成电路产业“一二三四五”发展路径，保持战略定力，持续深化推进，抓好落地落实。要积极打造“双中心”“双支撑”，用好国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心，大力支持华进半导体等高新技术企业争创国家先进封装技术创新中心，加快突破先进封装技术；充分发挥现有集成电路高端装备、关键材料企业示范作用，探索布局建设长三角集成电路零部件配送服务中心，支持有条件企

业建设装备材料测试线，鼓励加大关键产品研发，进一步增强头部企业溢出效应、集聚效应。要不断建强“两圈两链”，聚焦每一圈每一链的关键性问题，有针对性地补齐补强，尤其要围绕车规级芯片创新圈加强与汽车核心零部件、终端客户的对接合作，推动组建“头部车企+设计企业+代工制造+测试验证+专业基金”的发展联合体，持续增强芯片产品与产业发展契合度。要着力优化“核心三业”，按照“优先发展设计业、重点支持晶圆业、优化提升封装业”的思路，加强高端设计团队、头部设计企业招引，大力发展2.5D/3D封装、晶圆级封装和Chiplet等先进封装技术，以企引企、资本招商集聚更多优质增量特别是IDM项目，促进“核心三业”

全国排名争先进位。要接续推动“四个对接”，统筹发挥有为政府、有效市场作用，有针对性筹划对接平台、畅通对接渠道，定期举办产业链供应链对接活动，强化就近配套、供需衔接，多措并举解决材料验证“瓶颈”，积极推进装备和材料国产化替代，切实提升产业链供应链韧性。

赵建军指出，集成电路产业发展“众人拾柴火焰高”，要全力争取国家部委、央企国企、省级部门等方面支持，进一步提升大会的层级和能级，及早谋划筹备2024集成电路(无锡)创新发展大会，确保一年办得更比一年好，更好服务企业、赋能产业，努力打造与集成电路地标产业相匹配的地标展会品牌。

(王怡菽)

我市与阿斯利康深化无锡供应基地建设合作

本报讯 为推动无锡与阿斯利康近日在英国伦敦签署的新一轮战略合作协议落地落实，8月18日，无锡高新区与阿斯利康在锡签署阿斯利康无锡供应基地战略发展协议，进一步深化双方在阿斯利康本地化生产供应等方面的合作。市长赵建军出席签约仪式，并会见阿斯利康全球执行副总裁、全球生产运营及信息技术部负责人、全球首席可持续发展官潘斌一行。副市长周文栋、市政府秘书长陈寿彬参加活动。

赵建军感谢阿斯利康长期以来给予无锡发展的大力支持。他说，自1993年进入无锡以来，阿斯利康

不断在锡加大投入、深化拓展合作，无锡已成为阿斯利康全球运营的生产主阵地和创新大本营，阿斯利康已成为无锡产业界的一张亮丽名片。希望双方在过去30年密切合作的基础上，继续紧密携手、坚定同行，合力推动新一轮战略合作协议扎实落实，共创更加精彩辉煌、互利共赢的美好未来。期待阿斯利康加快落地更多产线，尽快将相关药品的产新产线、新产能整合到无锡供应基地，推动新项目早日落地开工、达产见效；持续加大在锡投资，将更多创新产品、优质项目引入无锡工厂进行本地化生产，进一步放大无锡供应

基地现有产能和作为全球战略工厂的业务优势；打造更优产业生态，积极与无锡拓展绿色电力、绿色蒸汽等方面的合作，将无锡供应基地加速打造成阿斯利康全球战略性智慧工厂、零碳工厂，建强用好无锡国际生命科学创新园等载体平台，更好发挥全球医疗健康产业基金作用，不断吸引产业链上下游合作伙伴集聚无锡。无锡将一如既往为阿斯利康在锡发展提供最优服务、给予最大支持，与企业一道携手打造外资企业在锡发展互利互惠、共进共荣的新典范。

阿斯利康是一家以创新为驱动

的全球性生物制药企业，自30年前进入无锡以来，先后建成生产、分拨、销售、创新总部，与我市合力打造无锡国际生命科学创新园、代谢产业园MCampus等项目，截至目前，已累计在锡投资超5.55亿美元、纳税超290亿元人民币，去年位列无锡市地方税收综合贡献百强企业榜首。根据此次协议，阿斯利康将在无锡加速引进高钾血症药物利倍卓新生产线，并于2024年完成小分子针剂消化药物耐信的全球生产整合，两个产品达产后年产值预计达35亿元人民币。

(王怡菽)



无锡报业新闻热线:88300000
发行热线:85057666、81856279
广告热线:88300000(白天)
13771189893(遗失启事)
新闻投稿:jnwbzbb@163.com
图片投稿:wxfjnwbt@163.com
副刊投稿:wbfkb2020@126.com
地址:太湖新城金融二街1号
邮编:214125

本报刊载的所有内容(包括但不限于文字、图片、绘图表格、版面设计),未经本报授权和许可,任何单位和个人不得转载、摘编或以其他任何形式使用。违反上述声明者,本报将依法追究其相关法律责任。

如需使用本报自有版权作品,须与本报协商合作并事先取得书面授权和许可。法务及版权合作:
联系电话:0510-81853620
0510-81853671

